

BC 107,6-KIT-RPI-7035+PCB - Zestaw obudowy



1311017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311017>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa pusta, do montażu na szynie DIN, szara RAL 7035, przezroczysta pokrywa uchylna, do komputerów Raspberry Pi (pasuje do modeli A+, B+, B2, B3, B4), w komplecie płytka uniwersalna i uchwyt, do podłączenia do HBUS i złącza GPIO, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 60,7 mm

Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dużo miejsca na dodatkowe połączenia na uniwersalnych płytkach perforowanych i płytkach dodatkowych
- Możliwość zastosowania listwy GPIO dzięki technice przyłączeniowej serii PTSM
- Proste połączenie moduł-moduł dzięki łączeniu magistrali za pomocą szyn DIN

Dane handlowe

Numer artykułu	1311017
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAE
Klucz produktu	ACHBAE
GTIN	4063151603090
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	210,622 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	158,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

BC 107,6-KIT-RPI-7035+PCB - Zestaw obudowy



1311017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311017>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Seria obudów	BC
Wykonanie	Zestaw obudowy
Z otworem wentylacyjnym	tak

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	03
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	107,6 mm
Wysokość	89,7 mm
Głębokość	60,7 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	54,7 mm

Dane materiału

Kolor (Góra obudowy)	jasnoszary (RAL 7035)
Kolor (Podstawa obudowy)	jasnoszary (RAL 7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	Polycarbonat
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Zatrzask
----------------------	----------

BC 107,6-KIT-RPI-7035+PCB - Zestaw obudowy



1311017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311017>

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie
----------------	--

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton

BC 107,6-KIT-RPI-7035+PCB - Zestaw obudowy

1311017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311017>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja poglądowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

BC 107,6-KIT-RPI-7035+PCB - Zestaw obudowy



1311017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311017>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl